(54) MOLTEN CARBONATE FUEL CELL

(11) 5-109420 (A)

(43) 30.4.1993 (19) JP (22) 25 3 1992 (23) JP (31) 21p.70452 22 App: No. 4 86829 02) 3.4.1991

(71) TOSHIBA CORP (72) YOSHIHIRO AKASAKA(4)

51: Int. CI5. H01M8 02

PURPOSE: To suppress a reduction in specific surface area by the grain growth of a holding material in an electrolytic plate in a molten carbonate fuel cell, use the holding material never deteriorated in electrolyte holding characteristic, and provide a molten carbonate fuel cell having satisfactory generating characteristic over a long time.

CONSTITUTION: In a molten carbonate fuel ceil, $LiA/_xO_y$ (4.5 $\leq X \leq 5.5$, $7.25 \le Y \le 3.75$) is contained in a holding material in an electrolytic plate. Further, a mixed phase of LiA/ $\sqrt{O_Y}$ (4.5 \leq X \leq 5.5, 7.25 \leq Y \leq 8.75) and γ LiA/ O_2 is used.

(54) MOLTEN CARBONATE FUEL CELL AND LAMINATED FUEL CELL

(43) 30.4.1993 (19) JP ·11) 5-109421 (A)

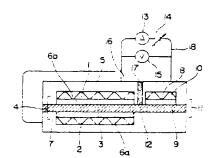
(21) Appl. No. 3-269445 (22) 17.10.1991

(71) HITACHI LTD (72) SHIGENORI MITSUSHIMA(6)

(51) Int. Cl5. H01M8.02, H01M8.04

PURPOSE: To regulate the quantity of an electrolyte in a fuel cell by controlling the reaction for generating an aikali metal carbonate from a solid compound containing an alkali metal to add the electrolyte into the fuel cell or store the electrolyte in the fuel cell.

CONSTITUTION: By controlling an electrochemical circuit 18 and the atmosphere of the gas chamber 10 of an electrolyte quantity regulating part 11, an alkali metal carbonate is generated from a reacting plate 9 consisting of a compound containing an alkali metal, or the alkali metal carbonate is decomposed by the formation of a compound by the regulating plate 8 and the alkali metal, whereby the quantity of the electrolyte in the electrolytic layer 9 of the electrolyte quantity regulating part can be changed. The quantity of the electrolyte in a fuel cell 4 is regulated through a connected electrolytic layer 12 by the change of the electrolyte quantity of the electrolyte quantity regulating part



(54) HEAT EXCHANGING DEVICE FOR FUEL CELL POWER PLANT

(11) 5-109422 (A)

(43) 30.4.1993 (19) JP

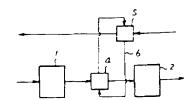
(21) Appl. No. 3-264211 (22) 14.10.1991

(71) TOSHIBA CORP (72) NOBUHIKO INAI(3)

(51) Int. Cl⁵. H01M8.04

PURPOSE: To provide a heat exchanging device for fuel cell power plant which improves unsatisfactory safety coming from heat exchange between reformed gas flowing in a carbon monoxide transformer and fuel cell exhaust air and enables efficient heat exchange between them.

CONSTITUTION: A reforming gas passage between a high-temperature carbon monoxide transformer 1 and a low-temperature carbon monoxide transformer 2 has a first heat pipe heat exchanger 4. A fuel cell exhaust air passage has a second heat pipe heat exchanger 5, and a circulating pipeline 6 for forming a circulating passage between both the heat exchangers 4, 5 is connected.



(1

(2

1 5

P

(51)Int.Cl.5

(19)日本国特計庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

FΙ

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平5-105422

技術表示箇所

(43)公開日 平成5年(1993)4月27日

| C 0 1 B 35/1 | 2 C 6750-4G | |
|--------------|------------------|--------------------------|
| H 0 1 B 3/1 | 2 3 3 0 9059-5 G | |
| | 3 4 1 9059-5 G | |
| H 0 1 G 7/0 | 6 7924-5E | |
| | | 審査請求 未請求 請求項の数 4(全 11 頁) |
| (21)出顧番号 | 特願平3-313053 | (71)出願人 000000206 |
| | | 宇部興産株式会社 |
| (22)出願日 | 平成3年(1991)10月18日 | 山口県宇部市西本町1丁目12番32号 |
| | | (72)発明者 藤井 壽崇 |
| | | 愛知県豊橋市曙町測点177の 6 |
| | | (72)発明者 加島 篤 |
| | | 福岡県遠賀郡水巻町伊佐座1213の 1 |
| | | (72)発明者 藤井 一宏 |
| | | 山口県宇部市大字小串1978番地の5 宇部 |
| | | 興産株式会社無機材料研究所内 |
| | | (72)発明者 岡本 巌 |
| | | 山口県宇部市大字小串1978番地の5 宇部 |
| | | 興産株式会社無機材料研究所内 |
| | | 最終頁に続く |

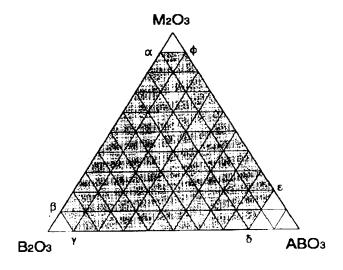
(54)【発明の名称】 アモルフアス強誘電体酸化物材料及びその製造方法

識別記号

(57)【要約】

【目的】 本発明は、薄膜型のコンデンサー素子、強誘 電体メモリー、電気光学デバイス等に適用しうる非晶質 (アモルファス) の強誘電性材料及びその製造方法を提 供する。

【構成】 遷移金属酸化物(M。O。) - 酸化ボロン (B₂O₃) - SrTeO₃型化合物(ABO₃)を主 成分とした三元酸化物からなり、かつ該三元酸化物がア モルファス構造を有することを特徴とする。(ただし、 M_{ϵ} O_{ϵ} Id, S.c., T.i., V., C.r., M.n., F.e., C.o, Ni, Y, Zr, Nb, Mo, Pd, Hf, Ta, W、In及びランタン系列元素の酸化物からなる群から 選ばれる小なくとも一種であり、ABO- は強誘電性を 示すSrTeO。型化合物である。)



【特許請索の範囲】

【請求項1】 - 遷移金属酸化物(M, O。)--酸化ポコ ン(B, O,) ¬SェTeO。 型化合物(ABO,)を 王成分とした「元酸化物からなり、かつ該三元酸化物が アモルファス構造を有することを特徴とするアモルファ ス強誘電体酸化物材料。(ただし、M、O。は、Sc、 Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Y, Zr, Nb、Mo、Pd、Hf、Ta、W、In及びランタン 系列元素の酸化物からたる群から選ばれる少な、ヒキー 種であり、ABOコは強誘電性を示すSiTeO。 型化 合物である。)

【請求項2】 三元酸化物かM。O。、B。O。、AB O。の3成分の組成図において、aM。O。- (1a) B_2 O. ならひに、0. 90 B_3 O₃ = 0. 10 (bM₂O₂ − (1 − b) ABO₂) ならびに、cB₂ O₁ = (1 = c) ABO₃ ならびに、0.20 (dB₃ $O_{\nu} = (1 - d) M_{\nu} O_{\nu} = 0.80 ABO_{\nu} A50^{\nu}$ に、e A B O₃ (1 - e) M₂ O₃ならひに、0.9 $0 \text{ M} \cdot \text{O}_3 = 0$. 10 (fABO) = (1-f) $B_2 \text{ O}_2$) て表される天々の組成線において0、10≦a≦ 0.90かつ0.00 \leq b \leq 1.00かつ0.20 \leq c首0. 90かつ0. 00≦d≦1. 00かつ0. 20≦ モヨロ、90かつロ、00≦1≤1、00なる範囲に規 定された6本の組成線で囲まれた組成を有することを特 徴とする請求項1のアモルファス強誘電体酸化物材料。

【請求項3】 三元酸化物が、薄膜の形態に形成されて いることを特徴でする請求項1又は請求項2ペプモルマ テス強誘電体酸化物材料。

三元酸化物を製膜手段を用いて基板上 【請永項4】 に、基板温度を300で以下に保持しなから非晶質の薄 膜として作製し、作製したそのままの状態で強誘電体酸 化物材料を得ることを特徴とする請求項3のアモルファ ス強誘電体酸化物材料の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、薄膜型のコンデンサー 素子、強誘電体メエリー、電気光学デバイス等が構成出 来る非晶質強誘電体酸化物材料及びその製造方法に関す

[0002]

【従来の技術およひその問題点】従来、ベコフスカイト 誘電材料に代表される無機系強誘電体材料に於いては、 デラ強誘電特性 が結晶対称性に於ける。定り規則に基づ いて発現している。同じく強誘電性が発現することで知 られているSrT+O。誘電体材料においてもその強誘。 電性の発現原因は結晶対称性に於ける一定の規則に起因 している。このために強誘電性を顕著にするためには材 料の結晶性を高めることが重要である。実際に、Sェエ eO. 結晶構造を有する材料では結晶性を高めるために 焼成温度り調整、もふいは焼結密度り向上にV上述した。50 化物(M O.) 酸化ポロン(B O) SrTe

事項に関連して多くの努力がなされてきた。一方、この よっな強誘電体を応用したコンデンサー、強誘電体メモ リー等では材料が多結晶体の場合、粒界の存在によって 耐電圧の低下が生じたり、粒界に添って ゚ーケ電流が発 生!」コンデニザーにおいてはロスの原因となり、また メモリーにおいては情報の保持性が損なわれるという問 題があった。また、結晶粒界の存在によって各種デバイ スの微細化が困難となるということも、誘電特性を応用 **た種々デバイスが小型化に向いっている今日、力きな** 10 問題となっている。また、誘電体材料を電気光学素子で して展開する場合にも結晶粒界の存在は光の散乱を招 き、光デバイスを機能させるうえで光信号強度の減少、 ノイズの増大など重大な問題を伴う。これらの問題に対 して、強誘電体材料を薄膜で構成し、ベイクロデバイス 化されたコンデンサーや強誘電体メモリー、あるいは電 気光学デバイスを構成しようとする試みがある。薄膜に 於いては、結晶粒界の発生を回避するために、単結晶誘 電体薄膜の作製やアモルニアス誘電体薄膜の作製などが 試みられている。単結晶誘電体薄膜ではエピタキシャル 成長を促すために基板にサファイア、MgO、GGGな 書の単結晶基板が薄膜との格子定数の整合性を考慮し使 い分けられる。又、製膜にはスペックリング法や液相の ゼタキ」セル成長法(L.P.E.法)等の方法が取られる。 しかしなから、何れの方法も基板に高価な単結晶基板を 使用し、エピタキシャル成長のために、種々の条件コン トコールを厳しく制御しなければならず、また結晶の成 長さる結晶軸が甲結晶が方位に規制され、さらに単結晶 基板の格子定数と薄膜の格子定数の差があまり大きくな ると単結晶薄膜の成長が困難になるなど、実際の薄膜作 製は容易なものではない。さらに、これまで述べてきた ようなエピタキシャル成長法では、薄膜の単結晶化に、 およそ600℃以上の高い熱処理温度を必要とするため に、膜の熱処理によって膜の表面性が損なわれるという。 問題もあり、強誘電体材料のマイクロデバイス化を図る 場合の大きな障壁になっていた。

【0003】アモルファス薄膜は単結晶薄膜と同様に、 結晶粒界が存在しないため、前述した強誘電体多結晶材 料に於いて発生する種々問題の解決のためにその実用化 が期待されている。しかしながら、従来SェTeO。型 の誘電体を使用し、アモルファス強誘電体薄膜を作製し たという例はない。

[0004]

40

【発明の目的】本発明においる材料はごモルニテス構造 を有し、このために結晶粒界や焼結体に見られるような オピー等が無く、損失の小さいコンデンサーや情報保持 性の高い強誘電体メモリー、あるいは電気光学デバイス などに応用できる材料を提供することを目的とする。

【0005】

【問題点を解決するための手段】本発明は、遷移金属酸

. 2

O. 型化合物 (ARO.) を主成分とした「元酸化物」 を、真空裝着、メニッタリング出などの非晶質膜形成手 段を用いて基板上に、基板温度を300C以下に保持し ながら非晶質の薄膜として作製し、これに熱処理などを 施すことなり、作製したそのままの状態で強誘電体酸化 物材料を得る方法を採用することにより、上記問題の解 決を図ったものである。即ち、本発明は、遷移金属酸化 物($M_{c}(O_{s})$)一酸化ガロン($B_{s}(O_{c})$ = $S_{c}(\Gamma)$ e O_{c} ,型化合物(ABO))を主成分とした三元酸化物から なり、34.3該「記酸化物がアモンファス構造を有するこ とを特徴とするアモルファス強誘電体材料(ただし、M 2 O3 はSc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、N i, Y, Zr, Nb, Mo, Pd, Hf, Ta, W, I nおよびランタン系列元素の酸化物からなる群から選ば れる少なくとも一種であり、ABO。強誘電性を示すS rTeO。型化合物である。)を提供するものである。 さらに、本発明は、上記三元酸化物を製膜手段を用いて 基板上に、基板温度を300℃以下に保持しながら非晶 質の薄膜として作製し、作製したそのままの状態で強誘 電体酸化物材料を得ることを特徴とするアモルファス強 20 誘電体酸化物材料の製造法を提供するものである。

【ロ006】本発明のアモルファス強誘電体酸化物材料 は、遷移金属酸化物(M. O.) - 酸化ボロン(B. O 。) - SrTeO、型化合物(ABO。) を主成分とし た。元酸化物からなる。ここに、 M_c O、はSc、Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Y, Zr, N b、Mo、Pd、Hf、Ta、W、In、及びLa、C e, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, H o、Er、Tm、Yb及びLuのランタン系列元素の酸 化物からなる群から選ばれる少なくとも一種であり、A 30 BO、は強誘電性を示すSrTeO、型化合物である。 本発明のアモルファス強誘電体酸化物材料は、上記三元 酸化物をアモルファス構造の形態に形成してなる。前記 薄膜がアモルファス構造を取りなから、強誘電性を示す 組成を図1に示す。同組成域は図1中において α 、 β 、 γ、δ、ε、φで囲まれた領域である。ここに於いて、 直線 $\alpha \beta$ は $\alpha M_s O_s = (1-\alpha) B_s O_s$ で表される 直線であり、直線 β y は 0 . 9 0 B 。 O . = 0 . 1 0 . **(b M₂O√−(1 ~ b) A B O√) で表される直移で** あり、直線y bは c B。O。 - (1 - c) A B O. で表 される直線であり、直線δ r は 0. 20 (d B₀ O_i-(1-d) M. O。) = 0、80ABO。で表される直 稗でもり、直線とさはe A B O。 「、L 「e)M 「O。 て去される直線であり、直線するは0.90M。O:-O. 10 (fABO) (1 f) B, O) で表され る直線でもり、夫々の組成線においてO. 10~a≤ 0. 90かつ0. 00 5 b 5 1. 00かつ0. 20 ≤ c 10. 90かつ0. 001d≥1. 00かつ0. 205 e 1 0 . 9 0 かつ 0 . 0 0 1 f ≤ 1 . 0 0 なる範囲に規 定された組成線である。同図中においてABOにはSiri

下 e O 型の種を誘電材料(SrTeO 、Sr, Call TeO。等の強誘電体材料)を表す。図1中、並可に後出の三角組成図に於いて、三辺の刻みは1目盛の、1 (mol比)を表す。この図から解かるようにSr FeO。型の誘電材料の濃度の高い領域ではアモルファス膜は作製できていない。しかしながら、これにM。O あるいはB。O、を過剰に季加することにより、材料がアモルファス化し、しかも強誘電性を呈するようになる。

- 【0007】 お発明のでも ルコ + ス強誘電体薄膜の作製 方法によれば、上記三元酸化物を製膜手段を用いて基板 上に、基板温度を300C以下に保持しながら非晶質の 薄膜として作製することにより、作製したそのままの状 態で強誘電体酸化物材料が得られる。製膜手段として は、真空蒸着法、スペッタリング法など一般に用いられ ている薄膜形成プロセスが用いられる。製膜中、基板温 度をアモルファス複合酸化物の結晶化温度(500~6 00C) 以下、好ましては300C以下の基板温度に於 いて酸素雰囲気中で製膜することにより、強誘電性を有 するアモルファス酸化物薄膜が得られる。本発明に於い ては、製膜時に単結晶基板などを用いて行なうエヒタキ シャル成長や製膜後、薄膜粘晶化のための熱処理を施す 「となく簡単に強誘電特性を呈する薄膜が得られる。こ のために強誘電性薄膜作製に掛かる手間を大幅に軽減す ると共に、非常に表面性のよい結晶粒界のない膜が作製 できるため強誘電体材料を応用した高密度強誘電体メモ 、超微細コンデンサーなどがせるたけだっては、電 気光学デバイス等への展開が期待される。

[0008]

【実施例】

実施例 1

薄膜作製にはRFマグネトロンスパッタリング装置を用 い、カワード板上に直径76mm、深さ4mmのステン レス製ンヤーレを置き、その中に、B。O。、Fei O 。、SrTeO。の混合粉末を充填したものをターゲッ 上上して用いた。B。O。、Fe、O、、SrTeO。 の各粉末はステンレス製のジャーンに充填するに先立 も、各酸化物材料の粉末を調合したものをエタノールを 容媒として30分間ペイントンエーカーにより、湿式混 合を行なった。その後、さらに、脱媒、乾燥後、ステン レス製シャーレに充填し、スパッタリングターゲットと して使用した。スペータガスはAェ:O。⇒7:3の混 合ガスで、Aェ、O、それぞれカガスが純度は99.9 9.5 %以上のものを使用した。基板には(1.1.1) 方位 のSiウエバーを使用した。Siウエバーはn型でも。 ロ、抵抗率はおよそ1 (Ω c m) の物を使用した Si ウエバートには予め酸化処理により、膜厚200nmの SIO。層を設けている。この層を設けた目的は主とし て誘電性の評価時における電気絶縁性の確保のためであ 50 る 製膜に先だとて基板温度を2000まで上昇させ、

主に基板表面に吸着している水分の脱離処理を行なっ - さらに、製膜前に約30分ほどプラスペッタッング を行ない、ターゲット表面の清浄化を図り、スペッタリ ンプ製膜時における膜質と薄膜組成の安定化を図った スペッタリングガス導入前、真空度が2x10「Lor r DFに到達していることを確認した。スペータ製膜 中、全ガス圧は25mToェェと一定にした。フィッタ): ず中は基板を固定している鋼製カアノー目を水冷。 - 製膜中の基板温度を20~25cに維持した。高周 波投入電力は110Wした、30~60分のスペータチ ング製膜を行なった。このようにして得られた薄膜は2 -- アットの組成によりスペッタリング速度が変動するた めに膜厚に変動が見られたが、およそ夫々の薄膜におい て500~1000nmの膜厚を示した。

【0009】以上のような薄膜形成プロセスにより、B 。Oは、FeliOli、SirTeOiを正元とするスペッタ 薄膜を作製した。図2にNo. 1~25までの番号で示 した組成について作製し、夫々について膜構造り評価な らひに誘電特性について測定した。尚、得られた薄膜に ついて誘導プラズマ発光分析法によりターゲート組成と 薄膜組成の対応を調べたところ、およそ3%の誤差で、 両者の組成が対応していることが解かった。従って、以 下では薄膜の組成としてターゲットの仕込み組成を用い て説明する。誘電特性は同特性評価において一般的に使 用されるソヤ・タワー回路によって評価した。 この回路 により、電車密度 (D) の電界依存性を評価と自発分極 (PS) 5値を求めた。なお、誘電性の評価にないては 図3に示したような電極構成とし、薄膜1に電界を印加 するための電極4を酸化物薄膜2側から出すことにより 等価的に2つのコンデンサーC。、C。を直列に接続し たような構成とし、Si3側から金属電極を出したとき に金属電極とSiの界面に発生するショットキー特性を 防止し、正確な誘電性評価を行なった。尚、金属電極は 薄膜表面におよそ膜厚100nm、直径4mmのAu電 極をスパッタリング法によって形成した。

【0010】上記の薄膜形成法によって作製したスパー タコング薄膜について作製したままの状態(As de posit状態)の構造、誘電特性の評価を行なった。 ます、薄膜の構造について評価した結果について述べ る。図2の点線A上において作製された種や組成のスパー40 ック製膜後の膜のXRD回折結果を図すに示した。同図 中に示したNo. 10、No. 15、No. 18は図2 中で番号に相当し、薄膜試料の組成を表している。 XR Dの線源にはC uのターゲットを使用し、さらにモノク ロイーターを装着した。図すに示したXRDで結果には 基板として用いたSェの(111)面に相当する回折線 も薄膜の回折結果に重畳して見られている。SrTeO 。薄膜No. 7ではAs - deposit状態とおいて 薄膜は結晶化)でいたが、B O。ならびにFe O。

8)では薄膜で結晶化によるX線の回折線が全下認める。 れず、薄膜コアモルファス状態であることが解いる。 らに、図2 2点線B上において作製された種で組成のス - 、…タ製膜夜の膜のXRD回折結果を図りたます。同図 中に示したNo. 3、No. 16, No. 22は図2中 の番号に相当し、薄膜試料の組成を表している。 図5 5 も明らかなように、XRDの結果にはSinの(1111) 面に相当する回折線の他には明瞭な回折線もなっ、これ らの組成の薄膜は全てアモルファス構造を有しているこ とが解かる。さらに、図2に示してNo. T~No. 2 うの全ての膜についてXRD分析を行なった結果、同図 中において黒丸で示した薄膜においては、Sェの(11 1) 面に相当する回折線の他には明瞭な回折線もなく、 図2に於いてa、β、γ、δ、ε、σで囲まれた領域は 薄膜を作製した状態(Asーdeposit状態)で薄 膜がアモルファス構造を有することが解かった

【0011】次いて、アモルファス構造の微細組織を観 察するために、図2におけるNo.15の組成の膜につ いて高分解能のTEM観察を行なった。TEM観察にお ユーては薄膜の表面側ならびに基板側よりエッチングを行 ない、薄膜の厚き方向に対してほぼ中点付近の組織を観 察している。これによれば、ロ、3ヵmの分解能に於い でも、格子像を認めることが出来だかった。同薄膜試料 について、直径約200nmの領域において制限視野電 子線回折を行い、観測された回折リングは非常に幅の広 いっローニターンを示し、薄膜のアモルファス性が非常 に高いことを示している。

【0012】次に、誘電特性について説明する。ます、 図2の点線A上に於ける誘電性ヒステリシスループの変 化を図6に示す。同線上においてNo. 7の膜は薄膜が 尊電性となり、誘電特性を評価することが出来なかっ た。図6のヒステリシスループの左肩に示した番号は、 図2中の組成を示す番号に対応している。この結果、な らひに図4の構造解析の結果から明らかなように、N o. 10、No. 15、No. 18の薄膜ではアモルフ アス構造を取りたがら強誘電性を示していることが解か った。また、図コに於ける直線A上の薄膜組成をす (0. $5 \text{ F e}_2 \text{ O}_3 = 0$. $5 \text{ B}_2 \text{ O}_3$) -- (1 · y) S r ΓeO。と表したときに、yに対する薄膜の飽和電荷 密度(Ps)の依存性を表した。飽和電荷密度は図6に 示した誘電特性のヒステリンスループから電界300~ 500kV。cmに於ける電東密度(D)の電界依存性 をも一0軸に外挿し、同軸と交わった点に於ける電東密 度を飽和電荷密度と定義し木めた。 図7より広い組成範 囲に亘って、Psが存在し、薄膜が強誘電性を示してい ることが解かるが、同線上においてはSェTeO。に近 い組成領域で強誘電性が消失していることが解かる。 **の組成領域において析出している相は強誘電相ではな。** - 、常誘電相であると考えている。また、図2、線上B が過剰になる組成(No.10、No.15、No.1-50 - においても各組成についてヒフテリシフル・フ 2組成依

7

存性を示した(図8) 「図8カヒステリシスカーマルな 肩に示した番号は、図2中の組成を示す番号に対応して いる。これからも明らかなように全ての組成に薄膜にお いて強誘電性が観測されていることが解かる。このヒス テリシスループより先に述べた方法で、飽和電荷密度 (Ps) を求めた。直線Bの組成変化は0.80 (xB $_{1}$ O₁ - (1-x) Fe $_{1}$ O₁) -0. 20 Sr TeO 。なる表記で表される。 \mathbf{x} に対する \mathbf{P} \mathbf{s} の依存性を図9 に示した。同図からも解かるように全てのx値に対して Psが存在し強誘電性を示していることが解かる。さら に、前出の図2中に示した全ての薄膜の組成について誘 電特性とX線による構造の評価を行なった。これらの結 果をまとめて同図中に示した。即ち、同図中において黒 丸はアモルファス強誘電性を示した薄膜の組成を示し、 斜線を施した丸はアモルファス構造を取りながら常誘電 性をしめした組成を示している。さらに自丸は結晶質の* * 薄膜でもり、同薄膜は導電性を示して、た 同組成図目で検討した種を組成の薄膜について構造と誘電特性についてまとめた。この図から明らかなように、アモルファス構造を有しながら強誘電性を示す薄膜材料の組成は同図中に広く分布しており、同図に於いて、 a、 β、 v、 δ、 r、 o にて囲まれた領域(薄墨を施した部分)をアモルファス構造を取りながら、強誘電性の発現する組成領域と定義することが出来る。また、図2に示した主ての組成について、薄膜組成と飽和電荷密度P vの対応を表 1 i、示す。強誘電性を示す薄膜では、およそ5 1 (n C / c m²) 以上の飽和電荷密度を有し、この電荷密度は最大141 (n C / c m²) 程度まで達していることが解かり、強誘電体として十分な実用特性を有していると考えられる。

[0013]

【表 1 】

表 1

| サンプルNo. | Fe₂O _s | B ₂ O ₃ | SrTeO ₃ | Ps (nC/cm²) | |
|---------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|--|
| 2 | 0 | 0.90 | 0.10 | 53 | |
| 3 | 0 | 0.80 | 0.20 | 58 | |
| 4 | 0 | 0.60 | 0.40 | 73 | |
| 5 | 0 | 0.40 | 0.60 | 82 | |
| 6 | 0 | 0.20 | 0.80 | 77 | |
| 8 | 0.10 | 0.90 | 0.00 | 38 | |
| 9 | 0.10 | 0.50 | 0.40 | 91 | |
| 10 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 88 | |
| 11 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 96 | |
| 12 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 115 | |
| 13 | 0.20 | 0.00 | 0.80 | 85 | |
| 14 | 0.30 | 0.70 | 0.00 | 67 | |
| 15 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 141 | |
| 16 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 119 | |
| 17 | 0.40 | 0.00 | 0.60 | 54 | |
| 18 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 93 | |
| 19 | 0.50 | 0.10 | 0.40 | 118 | |
| 20 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 103 | |
| 21 | 0.70 | 0.30 | 0.00 | 73 | |
| 22 | 0.80 | 0.00 | 0.20 | 85 | |
| 23 | 0.90 | 0.10 | 0.00 | 43 | |
| 24 | 0.90 | 0.00 | 0.10 | 51 | |

板にかえて、薄膜を作製。た ガラス基板にはコーニングのNo. 7059を使用した。図2に示したNo. 15ならびにNo. 20の組成の薄膜を作製した スパッタ製膜された薄膜の膜厚はおよそ200nmであった。作製された薄膜は琥珀色を呈していた 何れの薄膜も近赤外領域では、反射防止膜を施し、光透過率の測定を行なった。透過率の光波長依存性を図10に示す。この結果から解かるようにアモルファス強誘電体薄膜は近赤外領域に於いて90%以上の光透過率を有し、同薄膜の電気光学素子一の応用が考えられることが解かる。

【0015】実施例3

ス強誘電体薄膜では、最大で142 (n C/c m²)程

[0016]

度の飽和電荷密度を観測した。

【表 2 】

表 2

| サンブルNo. | Fe ₂ O ₃ | B ₂ O ₃ | Sr _{o.g} Ca _{o 1} TeO _s | Ps (nC/cm²) |
|---------|--------------------------------|-------------------------------|--|-------------|
| 26 | 0 | 0.90 | 0.10 | 41 |
| 27 | 0 | 0.80 | 0.20 | 52 |
| 28 | 0 | 0.60 | 0.40 | 60 |
| 29 | 0 | 0.40 | 0.60 | 52 |
| 30 | 0 | 0.20 | 0.80 | 48 |
| 32 | 0.10 | 0.90 | 0.00 | 55 |
| 33 | 0.10 | 0.50 | 0.40 | 53 |
| 34 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 60 |
| 35 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 72 |
| 36 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 78 |
| 37 | 0.20 | 0.00 | 0.80 | 68 |
| 38 | 0.30 | 0.70 | 0.00 | 83 |
| 39 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 65 |
| 40 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 79 |
| 41 | 0.40 | 0.00 | 0.60 | 75 |
| 42 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 142 |
| 43 | 0.50 | 0.10 | 0.40 | 83 |
| 44 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 65 |
| 45 | 0.70 | 0.30 | 0.00 | 107 |
| 46 | 0.80 | 0.00 | 0.20 | 69 |
| 47 | 0.90 | 0.10 | 0.00 | 58 |
| 48 | 0.90 | 0.00 | 0.10 | 42 |

12

【()()17】 宝施例4

M O₂ - B₂ O₂ - SrTeO₂ 系において、表3で 示す元素を用いて、夫々の薄膜を作製した。薄膜の作製 は実施例1に説明した方法により行なった。また、薄膜 の構造評価は、X線回折法により、その条件は実施例1 に述べたとおりであった。さらに、薄膜の誘電性評価法 についても実施例1と同様である。ただし、スペッタリ ング製膜においてMがZr、Mo、Pd、Hf、Ta、 Wの場合には、ターゲットとしてM。O。の替わりに、 各元素の金属微粉を使用した。その他のSc、Ti、 V, Cr, Mn, Co, Ni, Y, Nb, In, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, H o、Er、Tm、Yb、LuについてはM。O。型の酸 化物材料をターゲットに用いた。また、Ni2O,につ いては結晶水を含むためにターゲットとして使用する前 に、2000程度まで加熱し、結晶水をとばし、無水物 化した。全てのM元素に対応して、図12に丸点で示し*

* * 和成の膜を作製し、Achdepocitが態で膜の構造ならずに誘電特性を評価した。何図中において無丸はアモルファス強誘電性を示した薄膜の組成を示し、斜線を施した丸はアモルファス構造を取りながら常誘電性を示した薄膜の組成を示している。さらに白丸は結晶質の薄膜でもり、導電性になった薄膜の組成を示している。この結果より、三角組成図に於いて、a、β、γ、δ、ε、oにて囲まれた領域(薄墨を施した部分)薄墨を施した組成領域でアモルファスの強誘電性が発現していることを見い出した。同組成図中にNo、49と付記した組成の膜について種々のMにおいて測定された飽和電荷密度(Ps)を表4に示した。これからも、同表に示した全ての薄膜に於いてPsが観測され、夫々の薄膜において強誘電性が発現していることが解かる。

[0018]

【表3】

表 3

| M Ps(nC/cm²) | | M Ps(nC/cm²) | | M Ps(nC/cm²) | | M Ps(nC/cm²) | |
|--------------|----|--------------|----|--------------|-----|--------------|-----|
| Sc | 63 | Y | 41 | I n | 112 | Tb | 145 |
| Ti | 85 | Zr | 38 | La | 136 | Dy | 89 |
| V | 85 | Nb | 89 | Ce | 55 | Но | 115 |
| Cr | 47 | Мо | 68 | Pr | 69 | Er | 158 |
| Mn | 89 | Pd | 87 | Nd | 152 | Tm | 123 |
| | | Hf | 65 | Sm | 135 | Yb | 74 |
| Со | 96 | Та | 85 | Eu | 147 | Lu | 101 |
| Ni | 97 | w | 74 | Gd | 145 | | |

[0019]

【発明の効果】以上の様に、M。O。一B。O。一ABO。はSrTeO。型誘電体)系の薄膜をRFスパックリング法などにより低い基板温度、例えば25C程度の基板温度により薄膜化することにより、アモュニテス構造を有する透光性の高い強誘電性薄膜が得られ、強誘電性を応用したセンサ、メモリ、電気光学素子に応用できるようになる

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明を説明するための組成系図である。

【図2】図2は、本発明の一実施例を説明するための組成系図、ならびに誘電特性、薄膜構造り説明図である。

【図3】図3は、本発明の誘電特性評価法を説明するための薄膜の構造図である

【図4】図4は、本発明の一実施例を説明するためのX 線回折図形である。

【図 5】図 5 は、同実施例を説明するための X 線回折図 形である

【図6】図6は、同実施例を説明するための誘電特性の 電界依存性を去した図である

【図7】図7は、同実施例を説明するための飽和電荷密 度の組成体存性を表した図である

【図8】図8は、同実施例を説明するための誘電特性の 電界依存性を表した図である

- 【図9】図9は、同実施例を説明するためり飽和電荷密

43

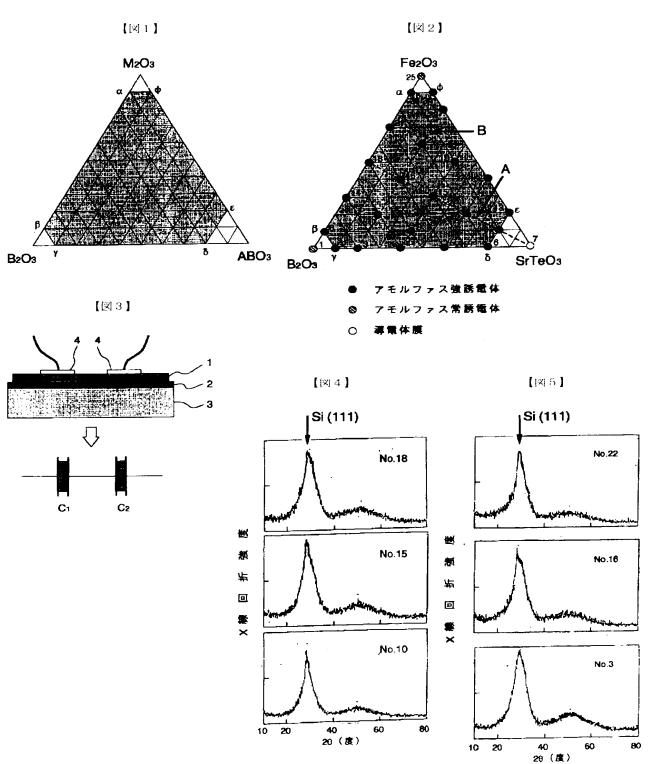
度の組成依存性を表した図である

【図10】図10は、同実施例を説明するための光透過率の波長異存特性を示す図である。

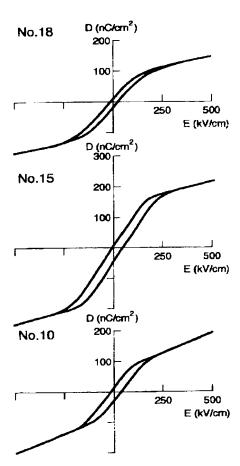
【図11】図11は、本発明の他の実施例を説明するための組成系図、ならびに誘電特性、薄膜構造の説明図で*

* もる

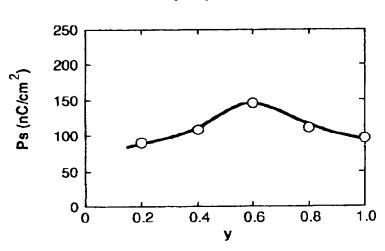
【図12】図12は、本発明が他の実施例を説明するための組成系図、ならびに誘電特性、薄膜構造の説明図である



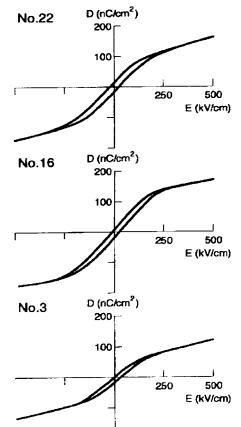




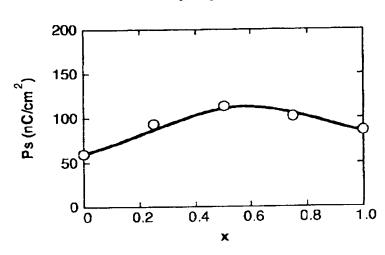
[図7]



【図8】

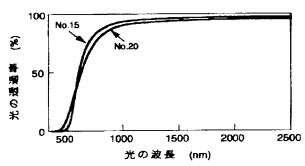


[[X] 9]

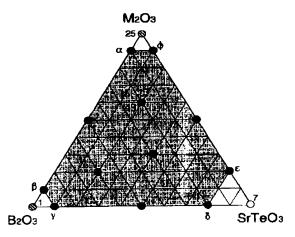


【闰10】

124101

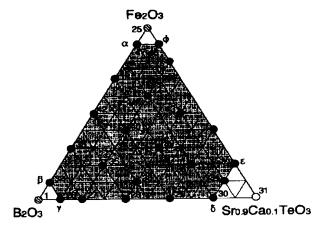


【図12】



- ▲ フェルコニュ改善量体
- ❷ アモルファス常誘電体
- 〇 導電体膜





- ▶ アモルファス強誘電体
- ◎ アモルファス常誘電体
- 導電体膜

フロントページの続き

(72) 発明者 二井 裕之 山口県宇部市大字小串1978番地の5 宇部 興産株式会社無機材料研究所内